

证券代码：603738

证券简称：泰晶科技

公告编号：2022-022

## 泰晶科技股份有限公司

### 2021 年度经营情况简报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

● 本公告所涉及的主要经营数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，可能与泰晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年年度报告中披露的数据存在差异，具体数据以公司 2021 年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。

#### 一、主要经营数据

2021 年，受益于 5G、物联网、车联网、WIFI6 等无线通讯技术革新及新兴应用场景需求激增和国产替代进口步伐加速，公司紧紧把握市场机遇，充分发挥半导体光刻工艺技术优势，进一步提高高端晶片的自主化及微型小尺寸、超高频、高稳晶振的产业化，顺利推进实施募投项目，扩大产品产能，加速优质客户导入，销售收入与净利润等主要经营指标实现稳定增长。

1、经财务部初步核算，2021 年度公司实现营业收入为 124,065.45 万元，较上年同期增长 96.64%；归属于母公司所有者的净利润为 24,979.26 万元，较上年同期增长 546.91%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为 24,882.89 万元，较上年同期增长 1,026.77%。

2、经财务部初步核算，2021 年度期末总资产为 211,235.82 万元，较期初增长 52.87%；归属于母公司的所有者权益为 165,166.28 万元，较期初增长 102.96%。

#### 二、主要经营情况

2021 年，公司围绕主营业务，紧跟微型化、片式化、高频率、高精度、高稳定性的行业发展趋势，依托半导体光刻工艺技术优势，扩大自主生产的高端光刻晶片规模，加大新产品研发速度及产品迭代，通过质量优势、技术优势、人才

优势和服务优势等更加匹配市场和客户需求；同时，各生产基地持续加大成本与营运费用管控，持续不断提升产品的市场份额，增强公司的综合盈利能力。

### 三、其他事项说明

本公告所涉及的主要经营数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，可能与公司 2021 年年度报告中披露的数据存在差异，具体数据以公司 2021 年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。

特此公告。

泰晶科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 9 日